

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-041

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司向银行融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币12亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2022年度股东大会审议通过。

近日，浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）同意给公司的授信额度由去年的3000万元增至7000万元，期限12个月，其中2000万元由实控人赵积清先生（免配偶）与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与浙商银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

企业名称：浙商银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330000761336668H

注册资本：2,126,869.6778万人民币

成立日期：1993年04月16日

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

经营范围：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额为人民币84,840.00万元，涉及的累计担保为人民币63,300万元，本次融资事项在2022年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员

在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜,无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行银行融资交易,能够有效补充公司流动资金,促进经营发展。本次办理融资业务,不会对公司的生产经营产生重大影响,该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

浙商银行授信批复。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2023年8月10日